

Thermisch leitendes Klebeband 50 mm für Vorheizung - JBC PH222

Artikel-Nr. WL47353

Hersteller JBC

Thermisch leitendes Klebeband PH222 mit 50 mm Breite und hohem Emissionsvermögen für die schnellere Vorheizung von Leiterplatten. Es absorbiert mehr Infrarot und erwärmt PCBs mit Metallsubstraten gleichmäßiger. Wiederverwendbar, rückstandsfrei entfernbar und bis 250 °C belastbar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Das PH222 ist ein thermisch leitendes Klebeband mit hohem Emissionsvermögen, das mehr Infrarot absorbiert und so eine schnellere und gleichmäßigere Vorwärmung von Leiterplatten mit Metallsubstraten ermöglicht. In Verbindung mit einer Unterheizung erwärmt sich die Leiterplatte in einem Bruchteil der sonst nötigen Zeit.

VORTEILE

- Hohes Emissionsvermögen für stärkere Infrarot-Absorption und schnellere Vorwärmung
- Gleichmäßige Erwärmung von PCBs mit Metallsubstraten, ideal in Verbindung mit einer Unterheizung
- Wird an der Unterseite der Leiterplatte befestigt und lässt sich leicht und rückstandsfrei entfernen
- Widerstandsfähig und wiederverwendbar, verformt sich nach Gebrauch nicht, maximale Betriebstemperatur 250 °C

ANWENDUNGEN

Beschleunigte Vorheizung von Leiterplatten mit Metallsubstraten bei Rework und Reparatur, insbesondere im Zusammenspiel mit einer Unterheizung. Das Band wird in Rollen geliefert und lässt sich einfach zuschneiden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Zur Befestigung an der Unterseite der Leiterplatte für die Vorheizung. Ebenfalls erhältlich ist das 25 mm breite Band PH223. Lieferung als Rolle mit 15 m Länge (Verkaufseinheit Rolle).

Hergestellt in Spanien.